

ELETRÔNICA EPHOXAL TEM AS MELHORES SOLUÇÕES PARA SISTEMAS DE RESINAS PARA COMPONENTES ELETRÔNICOS



PRINCIPAIS PRODUTOS









PRODUTOS	DESCRIÇÃO	DIFERENCIAIS	APLICAÇÕES
epHoxaL RCC ex 10244	Sistema de resina epóxi com cargas minerais e de reatividade média, rígida e cura em temperatura ambiente ou em temperatura média.	Baixa viscosidade, baixa reatividade e com boas características de rigidez dielétrica aliada a boa resistência mecânica.	Encapsulamento de componentes eletrônicos em geral. Cura em temperatura ambiente ou levemente aquecido em estufa.
epHoxaL RCC 82	Sistema de resina epóxi com cargas minerais para encapsulamento de componentes eletrônicos	Sistema com cargas minerais de reatividade baixa, flexibilidade e cura em estufa. Ótima isolação elétrica, e boa resistência a impactos	Encapsulamento de componentes eletrônicos em geral.
epHoxaL RCC 10225	Sistema de resina epóxi com cargas minerais para encapsulamento de componentes eletrônicos	Sistema epóxi baixa viscosidade e média reatividade, semi-rígido e cura em temperatura ambiente ou levemente elevada em estufa.	Encapsulamento de componentes eletrônicos em geral.
epHoxaL RCC 10245	Sistema de resina epóxi com cargas minerais para encapsulamento de componentes eletrônicos	Sistema epóxi baixa viscosidade e média reatividade, rígido e cura em temperatura ambiente ou levemente elevada em estufa. Boa rigidez dielétrica aliada a boa resistência mecânica.	Encapsulamento de componentes eletrônicos em geral. Sistema desenvolvido especialmente para fechaduras eletrônica.

Conheça nossa linha completa de produtos: www.ephoxal.com.br











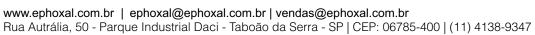


















PRINCIPAIS PRODUTOS









PRODUTOS	DESCRIÇÃO	DIFERENCIAIS	APLICAÇÕES
epHoxaL RCC ex 177	Sistema de resina epóxi, modificada com cargas minerais, levemente tixotrópica com excelentes propriedades mecânicas.	A principal característica é boa flexibilidade e resistência ao impacto.	Encapsulamento e vedação de sensores de temperatura, sensores de proximidade, fechadura eletrônica.
epHoxaL RCC ex 10358	Sistema de resina poliuretano com cargas minerais, com média viscosidade de reatividade baixa com ótima resistência ao rasgo e tração.	Além de boa dureza o sistema é flexível, permitindo a regulagem do encapsulamento. Cura rápida e em temperatura ambiente. Livre de contração.	Entre as várias aplicações, destaca-se o uso em encapsulamento de drivers para LEDs.
epHoxaL RCC ex 10581	Sistema epóxi com cargas minerais e de reatividade média, rígida e cura em temperatura ambiente ou em temperatura média.	Pode ser fornecido em sachê já em proporções adequadas de resina e endurecedor facilitando a aplicação em campo. Sistema retardante a chama conforme norma UL 94	Ideal para pequenos componentes e muito indicado para a indústria automotiva
epHoxaL RCC 204	Sistema de resina epóxi, modificada com cargas minerais, levemente tixotrópica com excelentes propriedades mecânicas.	As principais características do sistema 204 são a aderência, flexibilidade e resistência mecânica	Indicado para o encapsulamento de circuito eletrônico

Conheça nossa linha completa de produtos:

www.ephoxal.com.br



















